

证券代码：688623

证券简称：双元科技

## 浙江双元科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话调研 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会的投资者
时间	2025 年 5 月 21 日 13:00-14:00
地点	上海证券交易所上证路演中心（网址： <a href="http://roadshow.sseinfo.com/">http://roadshow.sseinfo.com/</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：郑建 董事会秘书：泮茜茜 财务总监：方东良 独立董事：杨莹
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问题 1：公司在具身智能领域有什么进展？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2026 年 3 月，公司已与杭州新剑机电传动股份有限公司签署了《战略合作协议》，拟为新剑传动生产的“人形机器人智能驾驶底盘-行星滚柱丝杠、滚珠丝杠”开发自动检测装配设备。目前相关样机尚在开发中。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>问题 2：公司目前在手订单是否充足？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！截至 2025 年 12 月 31 日，公司在手订单含税金额为 8.83 亿元。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>问题 3：3D 检测领域研发进展如何？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！2025 年，公司已自研线阵 2.5D 相位成像系统，通过自研 PMD2.5D 光源打光、自研智能线阵相机扫描与 2.5D 算法实现高精度</p>

	<p>三维形貌检测。在此基础上，公司 2026 年新增了研发项目：3D 与 AI 工业相机的研发。该项目将选择高动态范围（HDR）、低噪声、高帧率的 CCD/CMOS 传感器，融合多模态成像技术，嵌入 AI 算法，实现目标对象三维几何信息的获取、高精度识别、缺陷检测、动态跟踪等功能。项目拟在突破传统视觉局限，实现三维空间感知，并深度融合 AI 技术，提升机器视觉智能化水平与复杂应用场景的适配性，使生产线具备“看得准、学得快、做得稳”的能力。2026 年公司将对 3D 检测领域做重点布局。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>问题 4：请问贵公司预计未来会有哪些发展措施？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司未来发展措施如下：1、持续加大研发投入，不断更新迭代产品性能，并对 3D 检测领域做重点布局；2、依托核心技术积累，公司积极布局具身智能领域；3、加大基于工业应用的 AI 软件研发力度，继续进行 AI 训练平台与 AI 智能相机的研发，形成新的业务增长点；4、“内生+外并”相结合向更多领域拓展，重点布局具身智能、半导体量检测领域；5、积累通用型核心部件，构建具有二元特色的智能检测核心部件供应平台；6、不断拓宽市场渠道,加速推进海外市场布局；7、提高精益化管理水平，持续实现降本增效；8、优化人才结构、加强人才储备，助力公司可持续发展。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>问题 5：公司货币现金充足，目前是否有进一步并购的计划？</b></p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司将依托公司在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统两大核心技术平台，紧跟国内外产业发展趋势，采用内生培育结合外延并购的发展模式，通过内部产业培育与外部并购扩张持续优化产业布局。公司未来将重点布局具身智能和半导体量检测领域。具身智能领域，公司将重点关注视觉感知、数据处理、人形机器人零部件检测和自动化装配等方向。半导体量检测领域，公司将重点关注硅片、高端 PCB、芯片封装等检测场景。感谢您对公司的关注！</p>
<p>风险提示及说明</p>	<p>以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实</p>

	质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2026年5月21日